

Sisteme Încorporate (Embedded Systems)

Cursul 1
Intro

We have designed our civilization based on science and technology and at the same time arranged things so that almost no one understands anything at all about science and technology.

Carl Sagan, 1995

Ce au în comun o mașină de spălat și un Boeing 747?



Amândouă sunt sisteme încorporate.

- Definiție
 - Un sistem de calcul încorporat în dispozitivele electronice.
- Sistemul implementează o anumită funcționalitate
 - Este o combinație de hardware și software proiectată să îndeplinească o funcție anume.

Vedere de ansamblu

- Sisteme de calcul încorporate
 - Greu de definit. Aproape toate sistemele diferite de un calculator desktop/laptop obișnuit
 - Miliarde de unități produse anual vs. milioane de unități pentru sistemele desktop
 - În jur de 50 sisteme într-o locuință sau într-un automobil obișnuit
 - Preț semnificativ mai mic decât al unui sistem desktop
 - Putere de calcul redusă (nu în toate cazurile)

Exemple Obișnuite

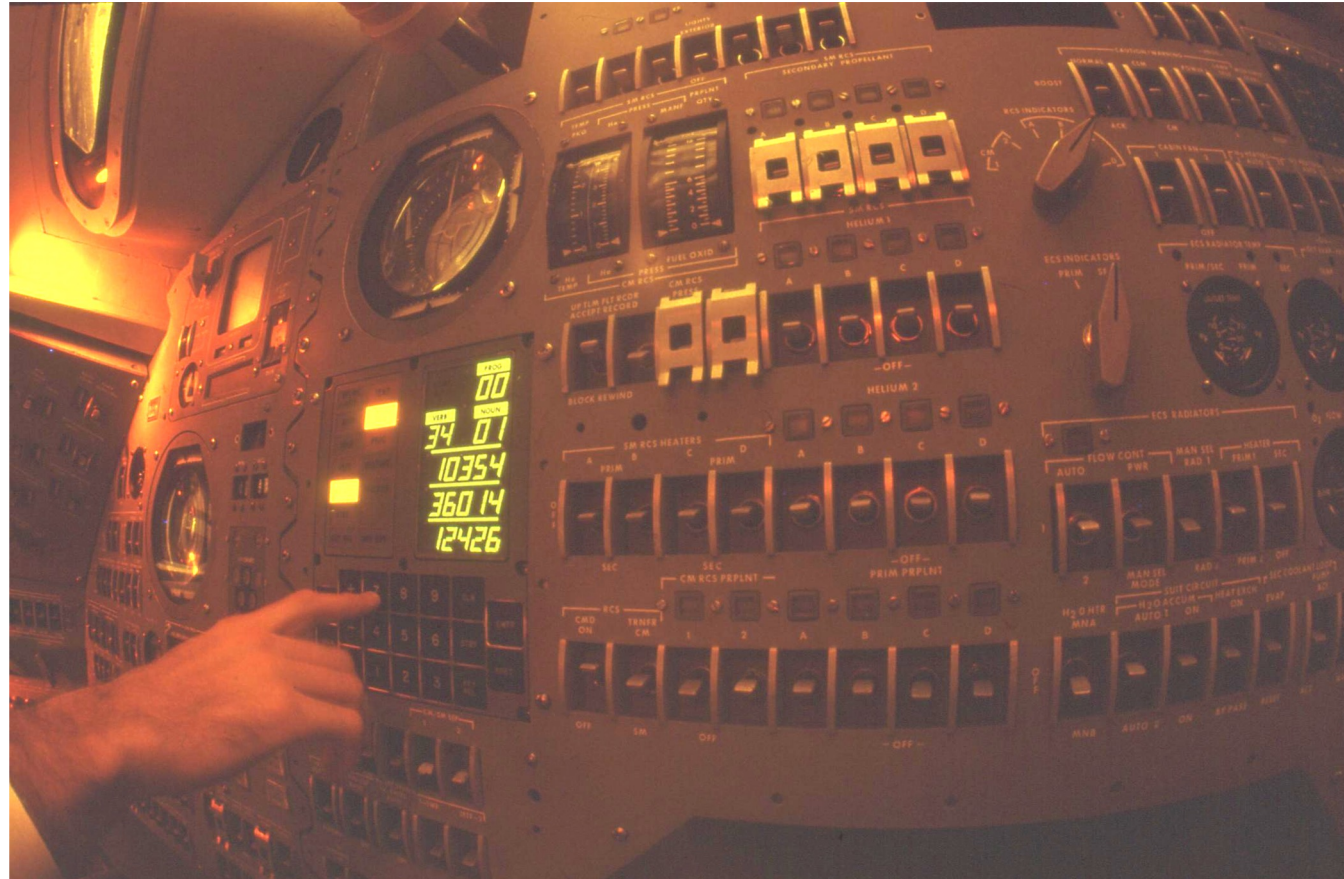


Mai multe exemple

- Sisteme de procesare semnal
 - radar, sonar, real-time video, playere MP3/CD/DVD, echipament medical
- Sisteme critice
 - avionică, echipamente de control al navelor spațiale, controlul reactoarelor nucleare
- Sisteme de control distribuit
 - Routere și switch-uri de rețea, sisteme de transport în masă
- Sisteme “mici”
 - Telefoane celulare, electrocasnice, jucării, carduri, playere MP3, PDA-uri, camere digitale, senzori, ceasuri digitale, receptoare GPS

Primul Sistem Embedded

AGC – construit de MIT Instrumentation Laboratory ('60)



Apollo Guidance Computer

20 Iulie 1969 – Primul Computer care a ajuns pe Lună

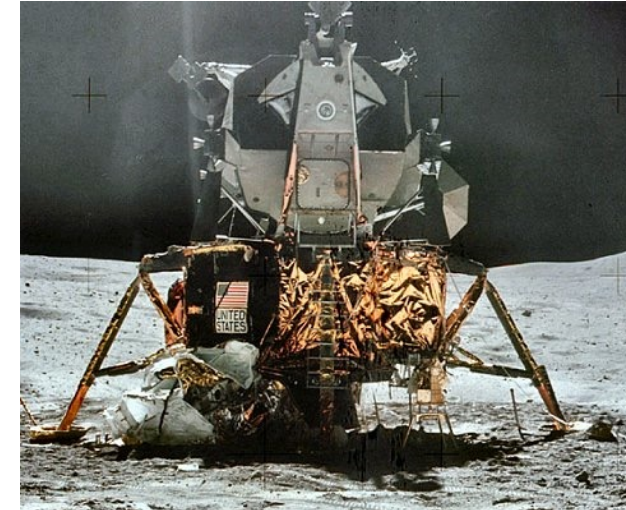
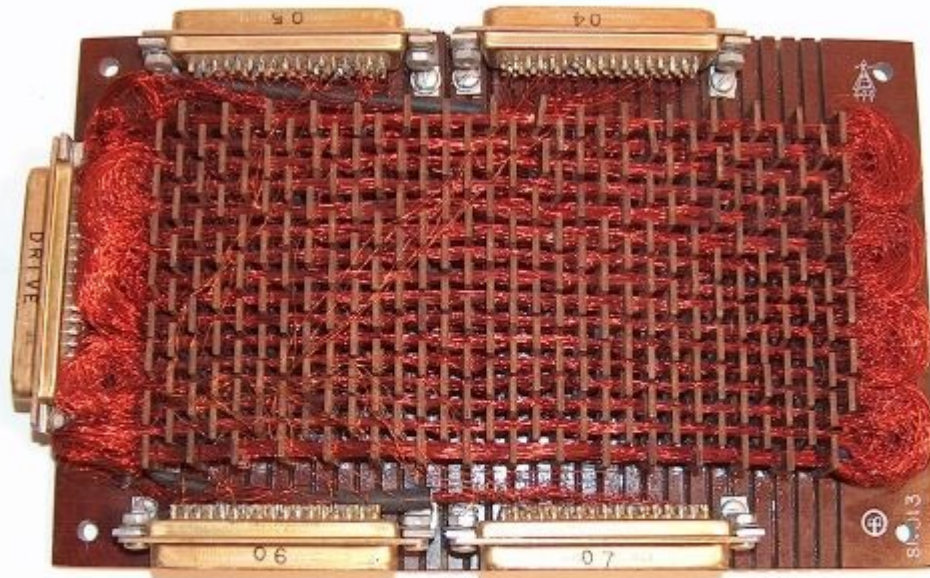
Specificații:

Frecvența de ceas: 1,024 MHz

Memorie RAM: 8KB memorie cu miez de ferită

Memorie program: 64KB ROM Core Rope

Primul sistem de calcul care a folosit circuite integrate



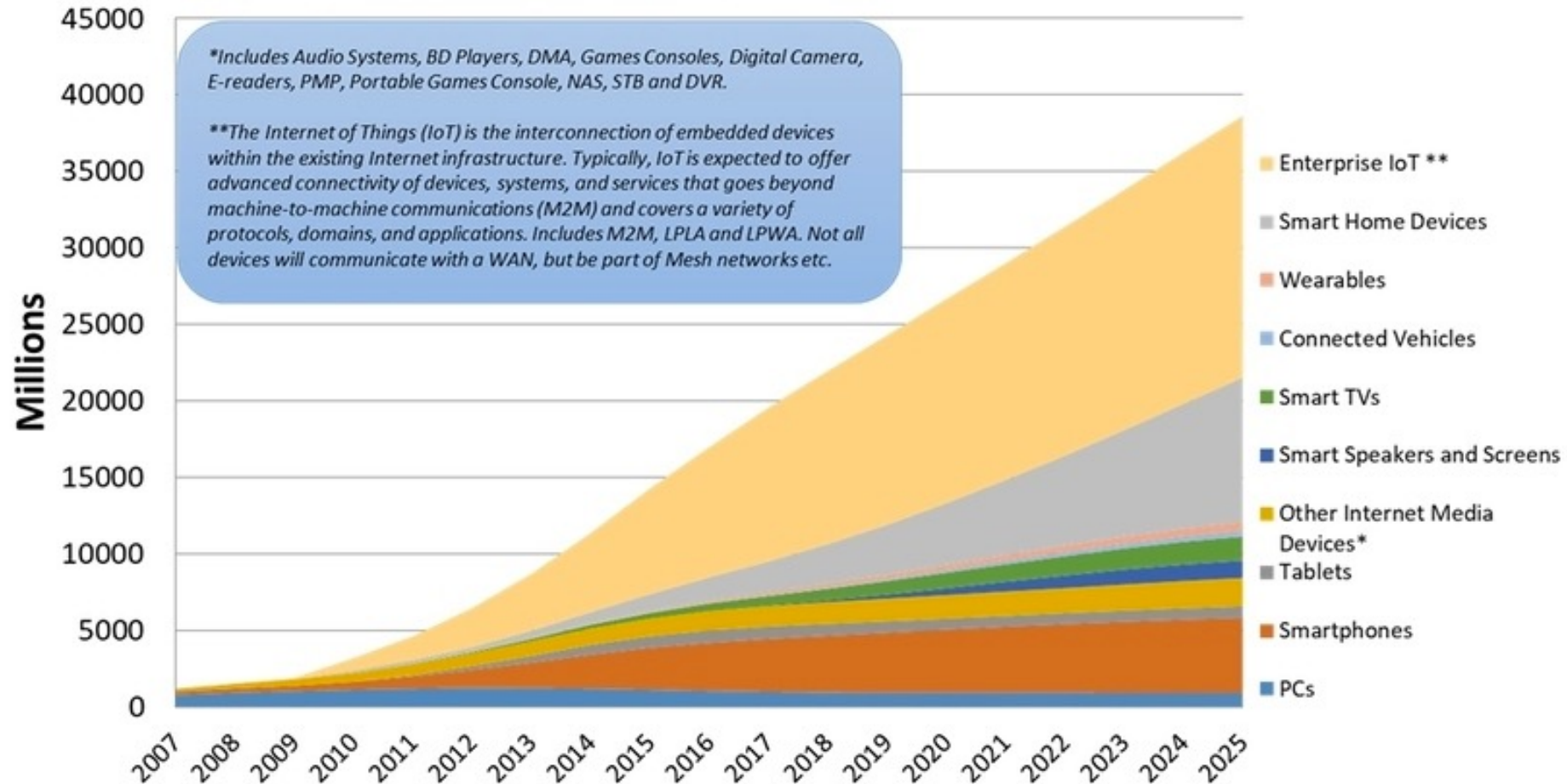
- Are o singură funcție
 - Execută un singur program, repetat
- Supus la constrângeri
 - Cost redus, consum mic de electricitate, dimensiuni, viteză de execuție, etc.
- Reacționează la evenimentele de timp real
 - Reacționează la schimbările din mediul înconjurător
 - Trebuie să obțină rezultate în timp real cu un minim de întârzieri

De ce ne pasă? Câteva cifre de piață

- Echipamentele embedded înlocuiesc PC-urile
 - Au diferite forme și funcții specializate față de multifuncționalitatea unui PC.
 - Anul 2002: mai mult de 50% din dispozitivele de acces la Internet NU sunt PC-uri.
 - În 1997, 96% din dispozitivele de acces la Internet erau PC-uri
 - 2022 – aprox. 30 miliarde de echipamente embedded legate la Internet
- Sistemele tradiționale depind din ce în ce mai mult de sisteme de calcul
 - Automobilele moderne conțin aproape 100 de procesoare care rulează software complex
 - Reglarea combustiei, controlul noxelor emise, sistem anti-derapare, monitorizarea consumului, transmisia automată, gestionarea afișajului de bord etc.
 - <http://www.howstuffworks.com/car-computer.htm>

Global install base

Global Connected and IoT Device Installed Base Forecast








Source – Strategy Analytics research services, May 2019: IoT Strategies, Connected Home Devices, Connected Computing Devices, Wireless Smart Home Strategies, Wearable Device Ecosystem, Smart Home Strategies

Connected devices

Connected devices (billions)

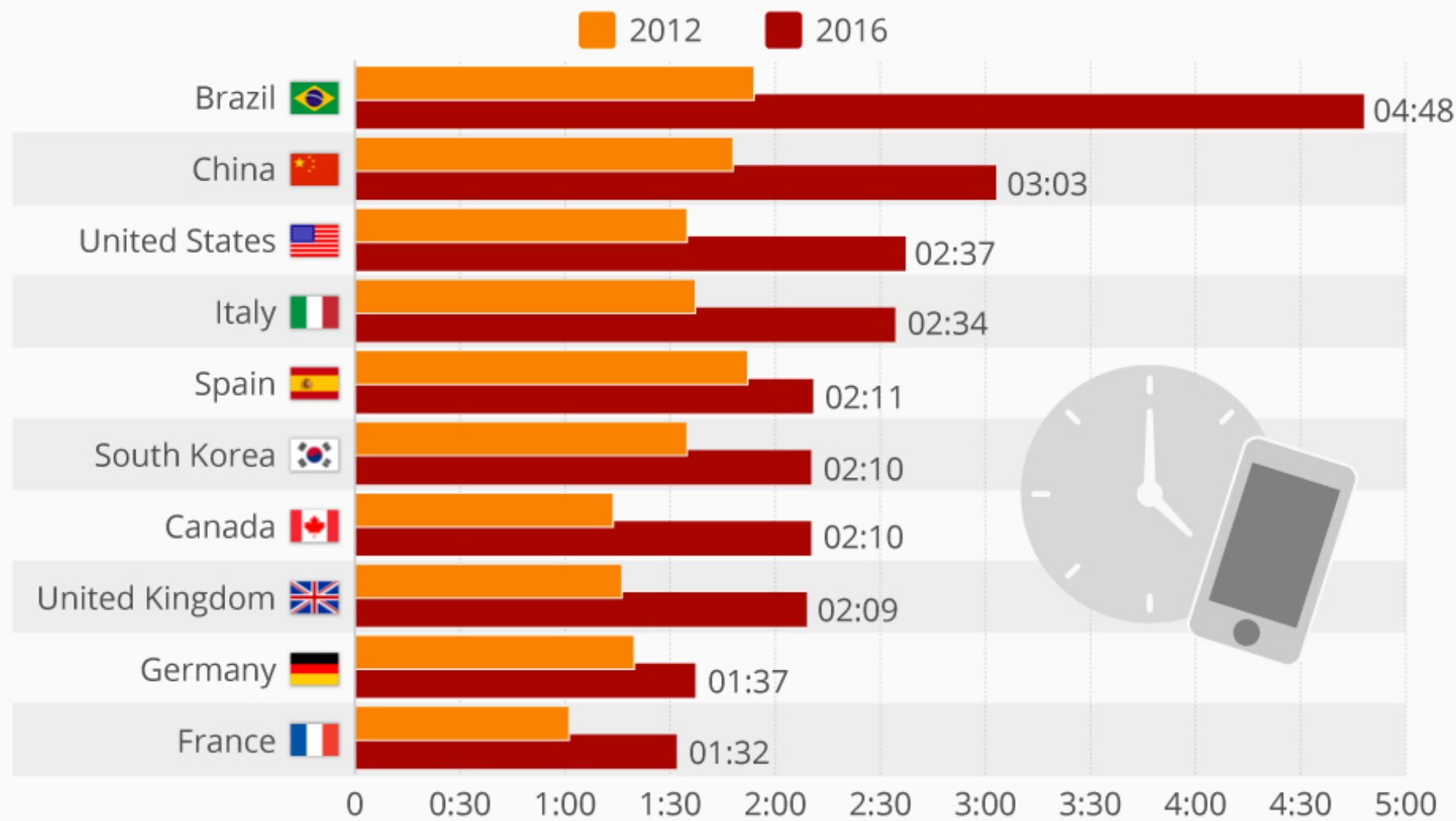


	2016	2022	CAGR
 Wide-area IoT	0.4	2.1	30%
 Short-range IoT	5.2	16	20%
 PC/laptop/tablet	1.6	1.7	0%
 Mobile phones	7.3	8.6	3%
 Fixed phones	1.4	1.3	0%
	16 billion	29 billion	10%

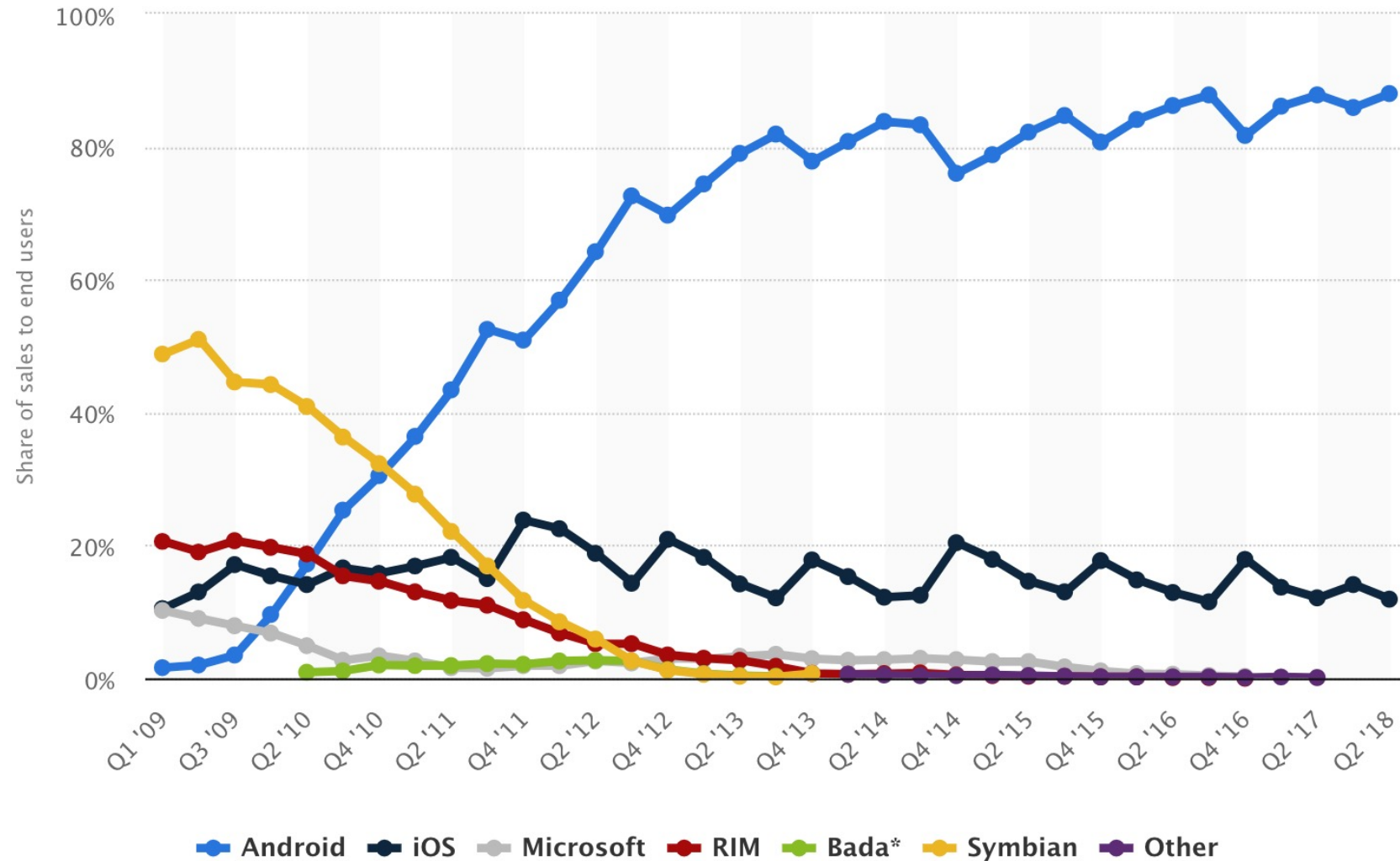
<https://www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-forecast>

Smartphone Addiction Tightens Its Global Grip

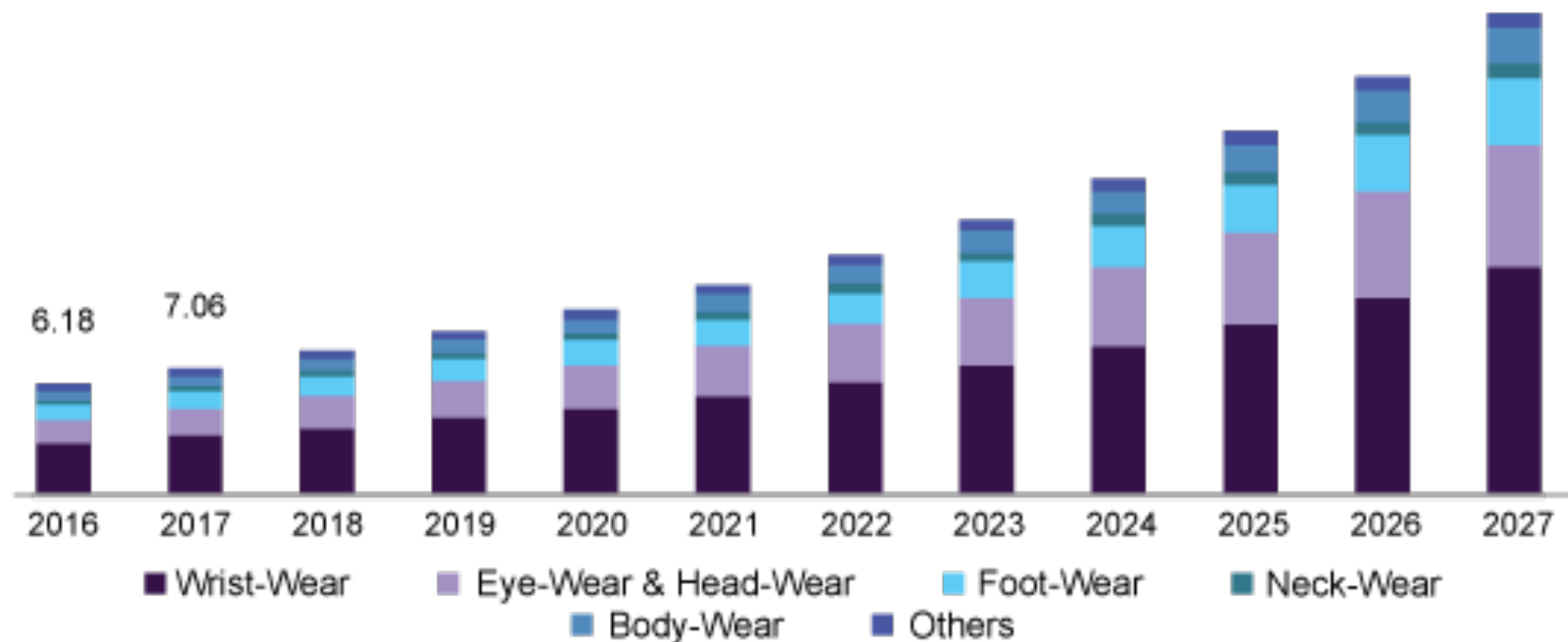
Hours per day spent online via a mobile device, per user



Smartphone sales by OS



U.S. wearable technology market size, by product, 2016 - 2027 (USD Billion)



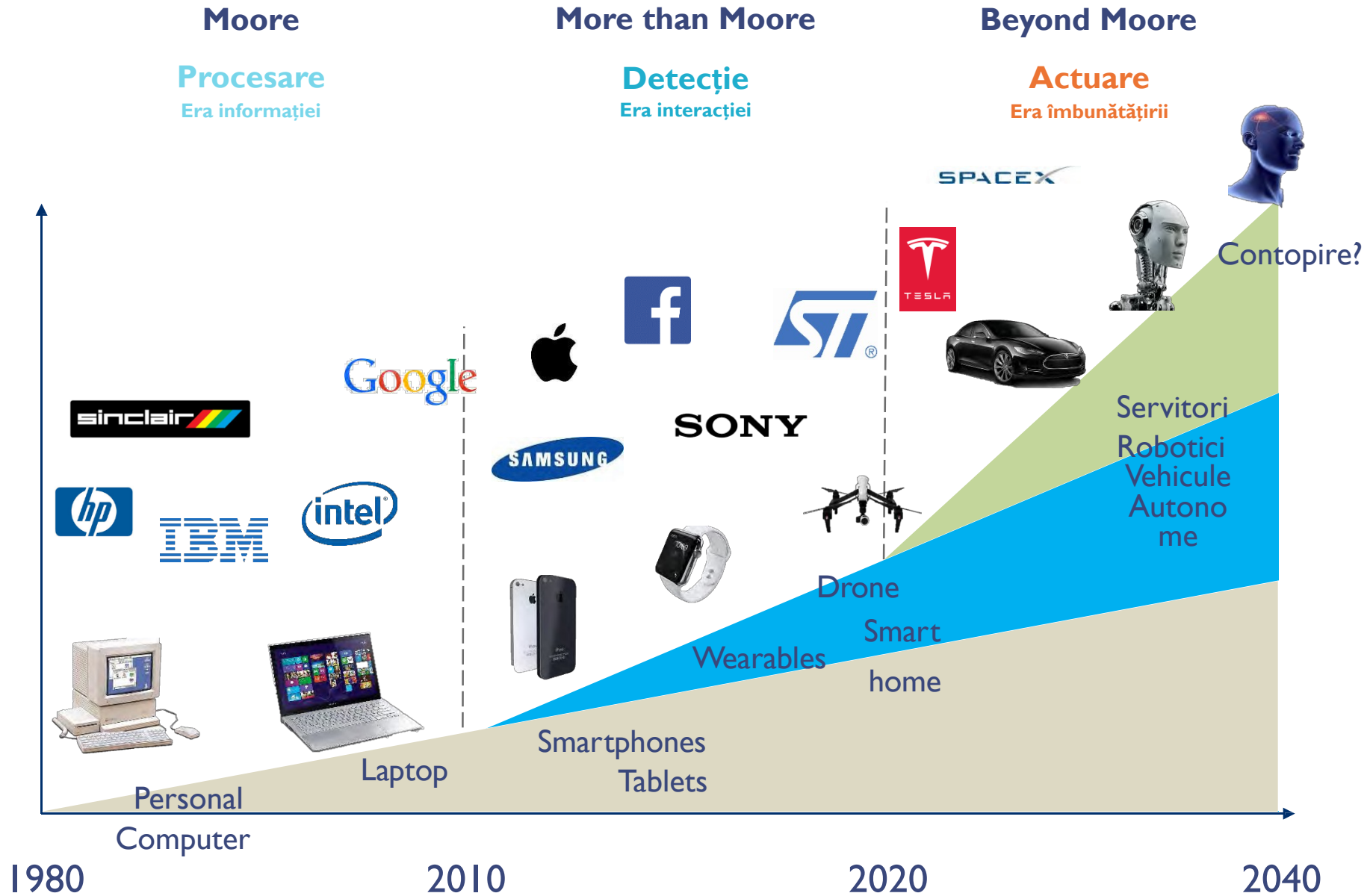
Source: www.grandviewresearch.com

Legea lui Moore (1965)

- Numărul tranzistoarelor de pe 1 cm pătrat
 - De două ori mai mulți după ~1.5-2 ani
- Tendințe asociate
 - Performanța procesoarelor
De două ori mai rapide după ~18 luni
 - Capacitatea memoriei
Se dublează după < 2 ani

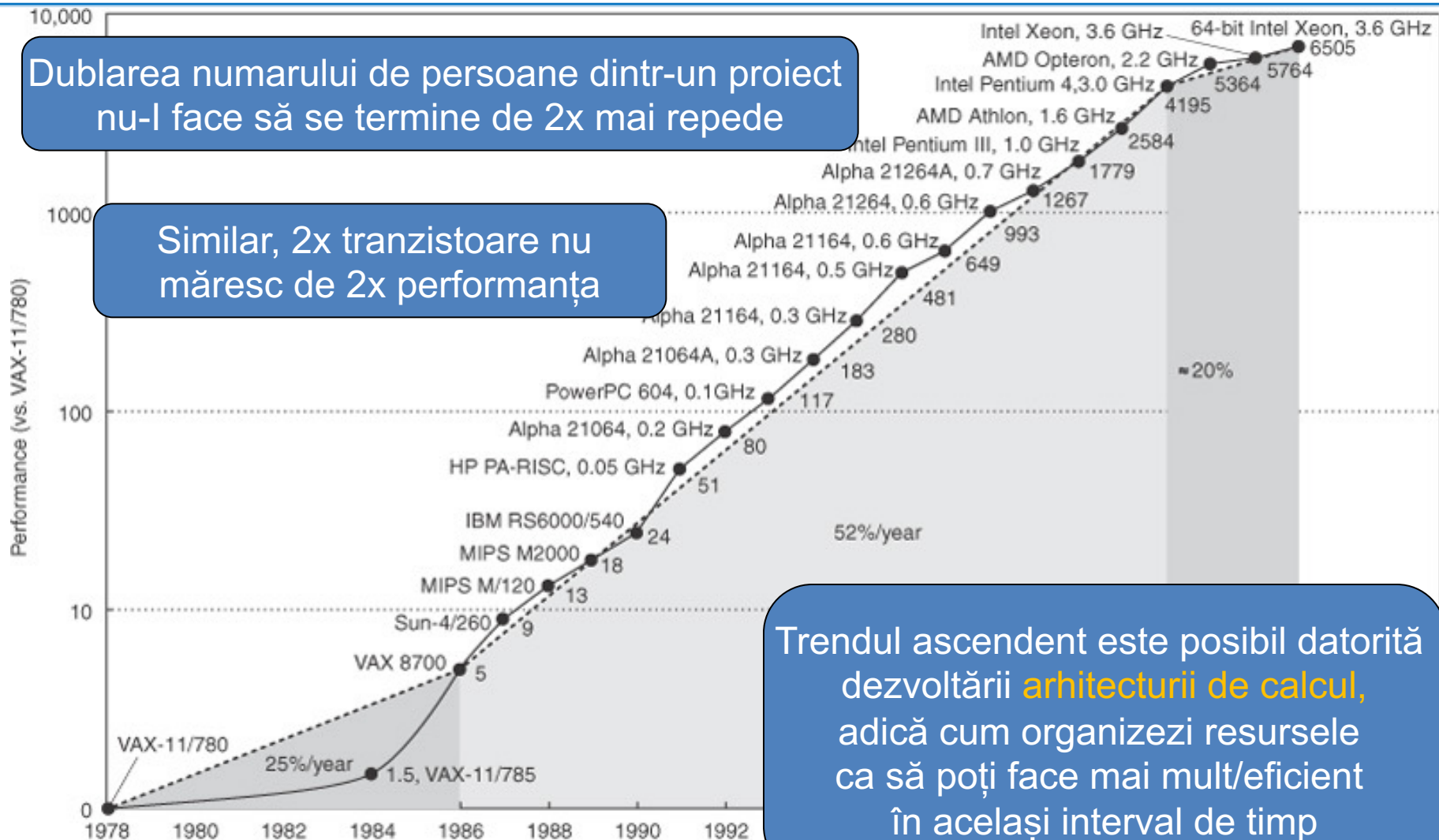
Moore's Not-Exactly-Law

- Nu este o lege a naturii
 - Dar aproximează destul de bine ce s-a întâmplat în industrie în ultimii 45 de ani
- No exponential is forever but we can delay “forever” (Gordon Moore in 2003)
- Mai multe despre legea lui Moore la <http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm>

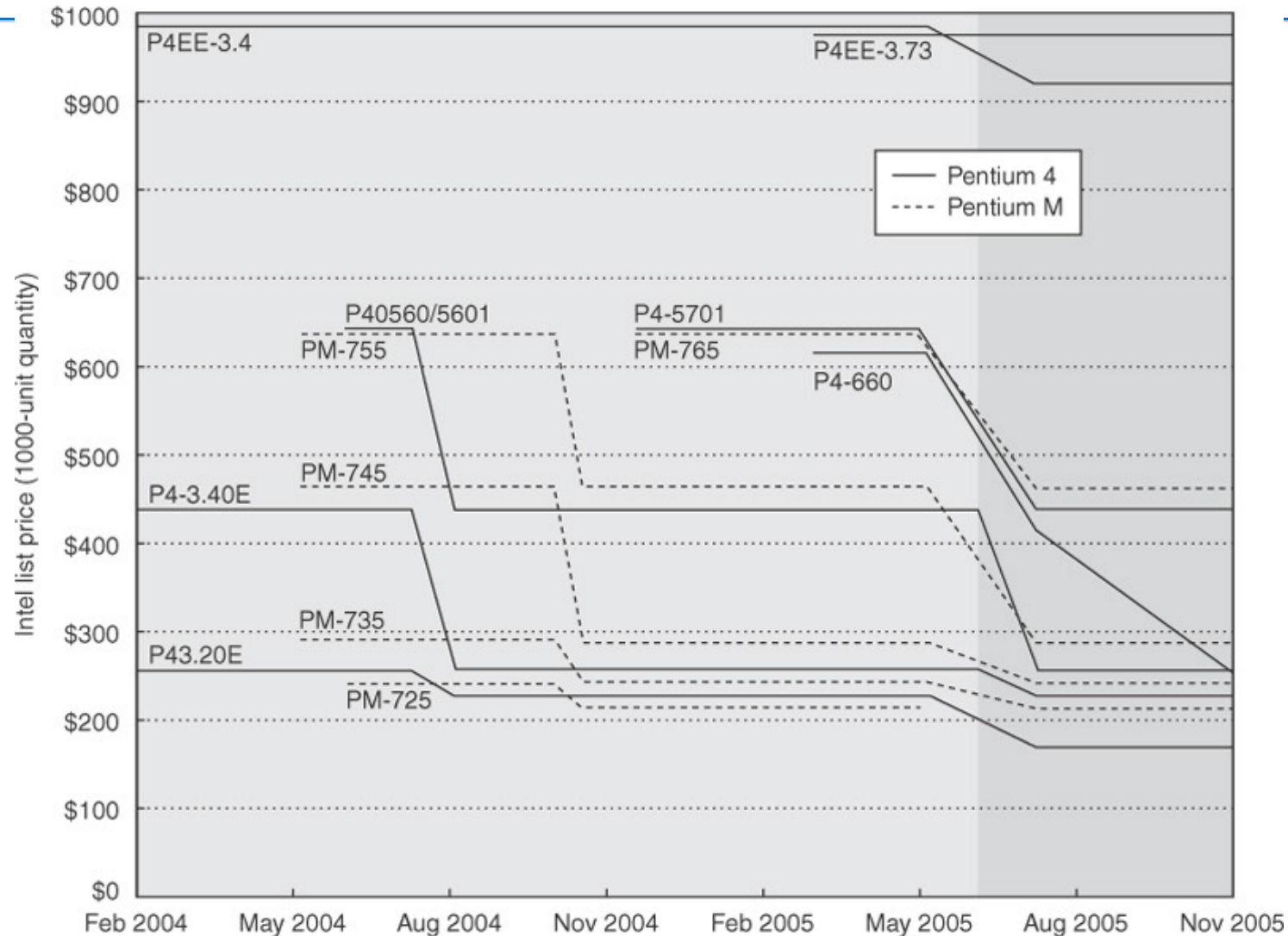


Creștere exponențială

Evoluția Performanței

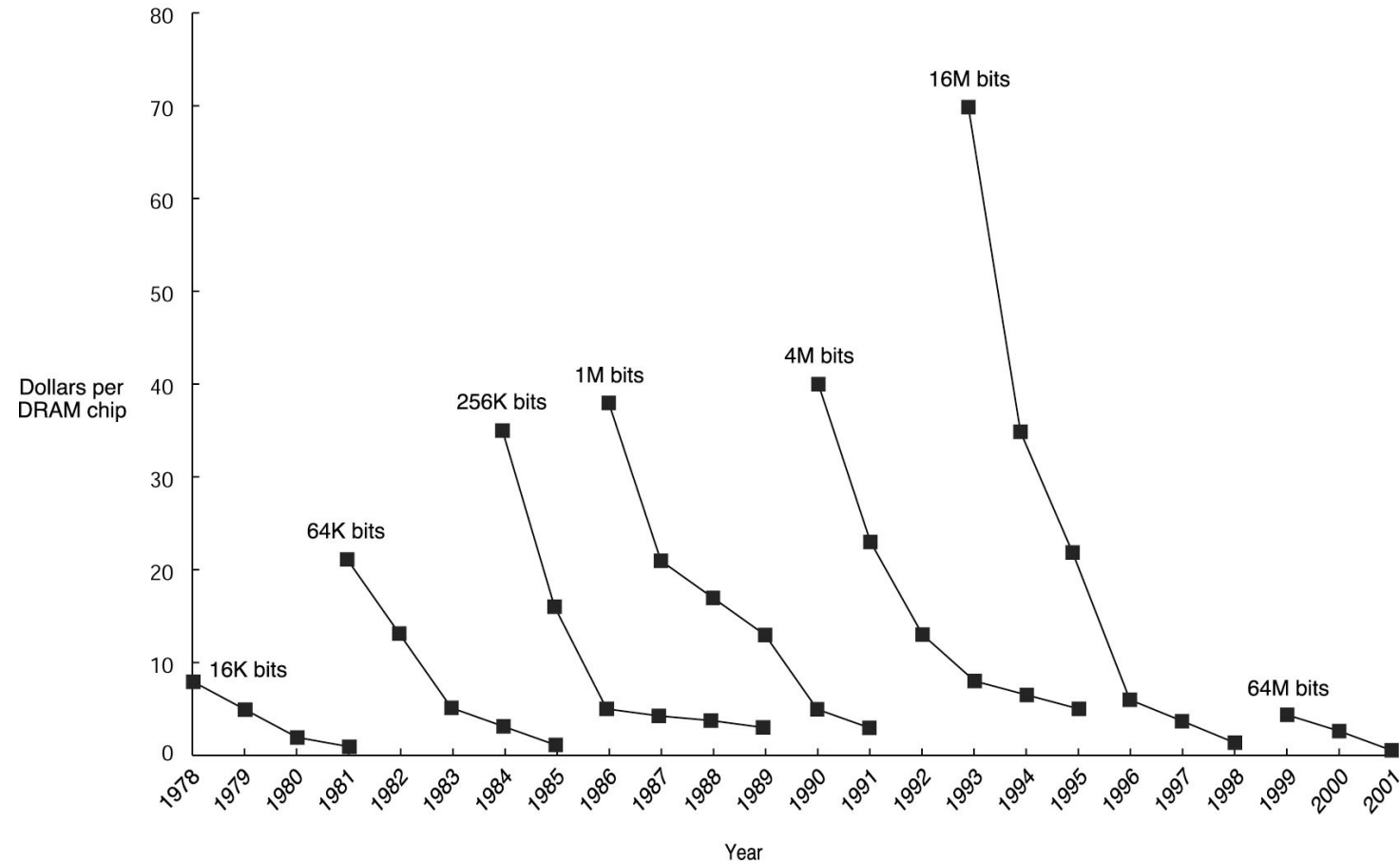


Evoluția Prețurilor (Pentium)



© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved.

Evoluția Prețurilor (memoria DRAM)



© 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

De ce ne pasă prețul?

- Publicul țintă și prețurile de pe piață influențează costul procesorului meu
 - preț = cu cât vând componenta
 - cost = cât mă costă s-o produc
- Deciziile luate în timpul proiectării afectează costul (și prețul)
 - Ex. Adaug mai mult cache -> îmbunătățește performanța dar crește costul
- Raportul *preț-performanță*

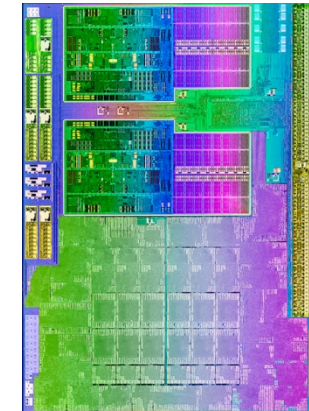
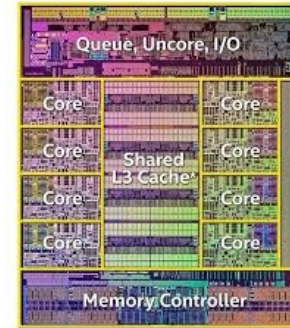
Deci,
ce influențează costurile?

Clasa din care face parte procesorul

Feature	Desktop	Server	Embedded
Preț sistem(USD)	\$500-\$5K	\$5K - \$5M	\$10 - \$100K (ex. high-end network routers)
Preț CPU (per processor)	\$50 - \$500	\$200 - \$10K	\$0.01 - \$100
Probleme de design	Price-performance, graphics performance	Throughput, availability, scalability	Price, power, application-specific performance

Sisteme Desktop/Laptop

- Exemple
 - Intel Core i7
 - AMD A4
- Aplicații: orice (general purpose)
 - Office, Internet, Multi-media, Video Games...
- Țeluri
 - Performanță, preț/performanță
 - Putere mărită → afectează costul, zgomotul, mărimea

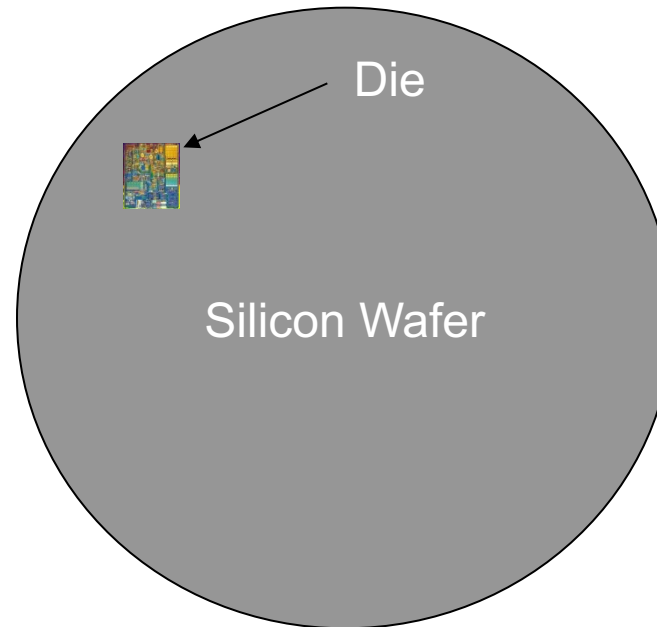


- Exemple
 - Intel Xeon
 - IBM Power
 - AMD Opteron
- Aplicații
 - infrastructură: file server, email server, ...
 - business: web, e-commerce, databases
- Țeluri
 - Productivitate (tranzacții/secundă)
 - Disponibilitate (fiabilitate, toleranță la defecte ...)
 - Costul nu este un aspect important

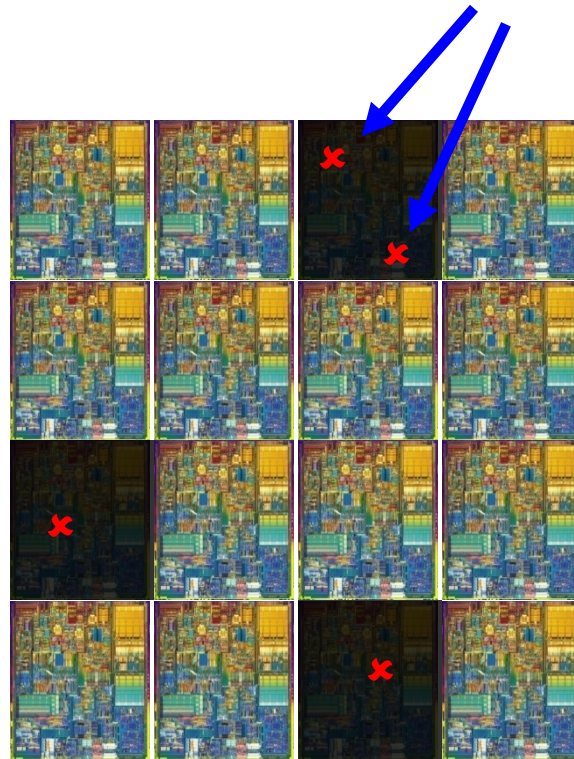
- Exemple
 - **ARM**, RISC-V, MIPS, PIC, AVR, x86, ... (multe “sortimente”)
- Aplicații
 - telefoane, tablete, console de jocuri, electrocasnice (frigider, cuptor microunde), automobile, ... (și mai multe sortimente)
- Țeluri
 - Cost, Putere
 - Performanțe *suficiente*, real-time
 - Dimensiune (CPU, memory footprint, cip count...)

Costuri de fabricație

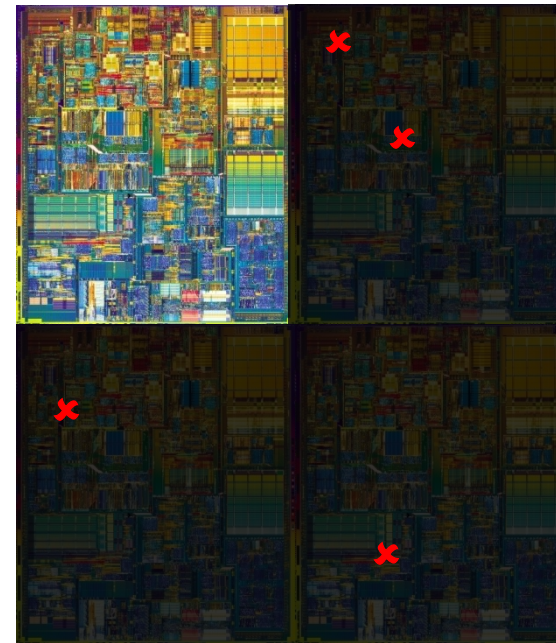
- Mărimea matriței CPU (die) influențează foarte mult costul tuturor sistemelor (desktop/server/embedded)
 - CPU actual 1-2 cm²
 - Embedded – mult mai mici
 - Costul și amprenta contează foarte mult într-un telefon mobil sau wearable



Yield

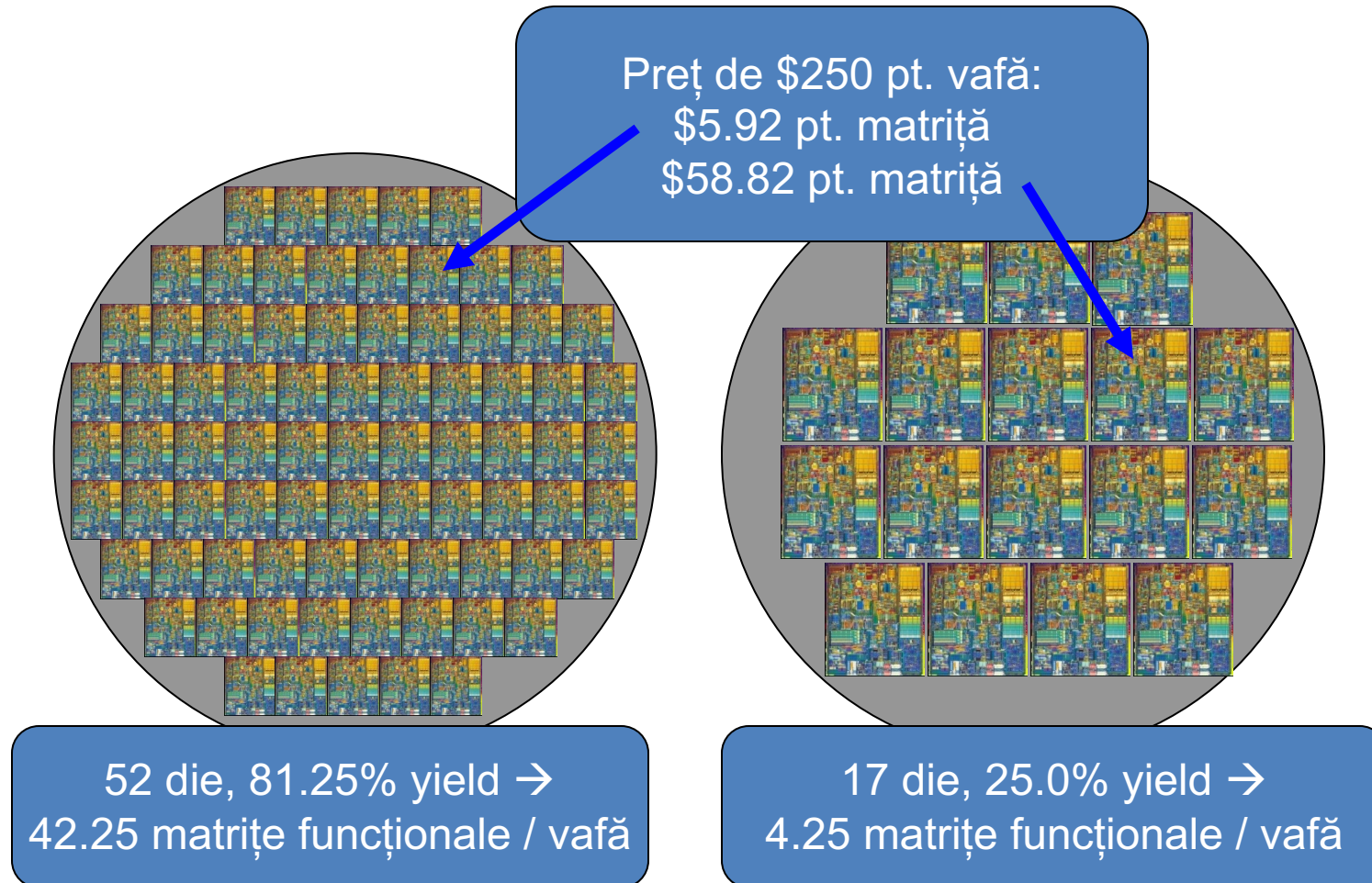


13/16 cipuri funcționale
81.25% yield



1/4 cipuri funcționale
25.0% yield

Yield (2)



Ecuatii Cost/Yield (aproximații)

$$\text{Cost of Die} = \frac{\text{Cost of wafer}}{\text{Dies per wafer} \times \text{Die yield}}$$

$$\text{Dies per wafer} = \frac{\pi \times (\text{Wafer diameter} / 2)^2}{\text{Die area}} \quad \text{---} \quad \frac{\pi \times \text{Wafer diameter}}{\text{sqrt}(2 \times \text{Die area})}$$

$$\text{Die yield} = \text{Wafer yield} \times \left(1 + \frac{\text{Defects per unit area} \times \text{Die area}}{\alpha} \right)^{-\alpha}$$

Numărul de vafe defecte

Tipic: 0.4 defecte pe cm^2 in 90nm, dar scade cu timpul

Parametru legat de complexitatea producerii, de obicei $\alpha = 0.4$

Interacțiunea dintre preț și performanță

- Adaug un nou subsistem pe cip
 - Pentru performanță sporită, power management, etc.
- Suprafața cipului crește
 - Mai puține matrițe pe vafă
 - Mai multe vafe cu defecte
- Testarea matrițelor e mai costisitoare
 - Trebuie testat dacă noul sistem funcționează în orice condiție
- Capsula în care este pusă matrița e mai scumpă
 - Mai mare, poate mai mulți pini
 - Dacă consumă mai multă energie -> radiator mai bun etc.

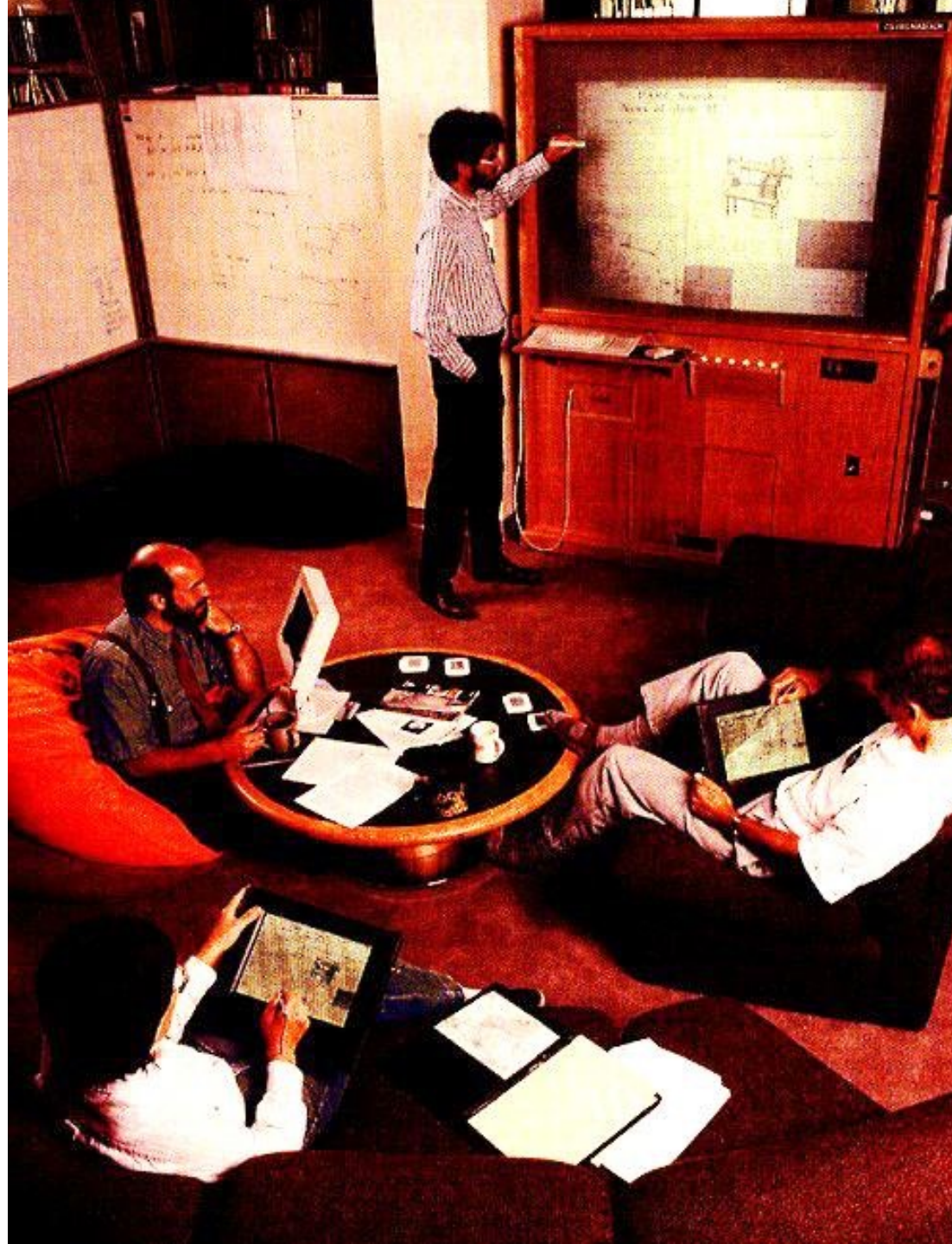
Țeluri în designul unui procesor

- Maximizarea performanței
- În limitele următoarelor constrângeri
 - Puterea maximă, medie, disiparea căldurii, fiabilitate, costuri de producție, complexitatea circuitelor, complexitatea verificării, time-to-market, cost to manufacturer (Intel), cost to OEM (Dell), cost to end-customer (voi)
 - Ce înseamnă defapt:
 - **Maximizează performanța per \$\$\$**
- Problemă greu de optimizat, cu mai multe variabile!
 - Nu toate variabilele sunt independente

Laptop/Embedded:
Constrângerile de putere,
greutate, dimensiune sunt
mai puternice decât la un
Desktop/Server

Tendințe Recente

- Cerințe crescute de calcul
 - Procesare multimedia, HDTV
- Conectare în rețea
 - Pentru monitorizare și depanare de la distanță.
 - Server Web embedded
 - e.g. Axis camera <http://neteye.nesl.ucla.edu>
 - e.g. Mercedes car with web server
 - Mașini Java embedded
 - e.g. Java ring, smart card, imprimante
 - Camere foto/video care se conectează direct la rețea
- Nevoie crescută de flexibilitate
 - Timpul necesar dezvoltării unui produs nou scade tot mai mult





Ubiquitous computing

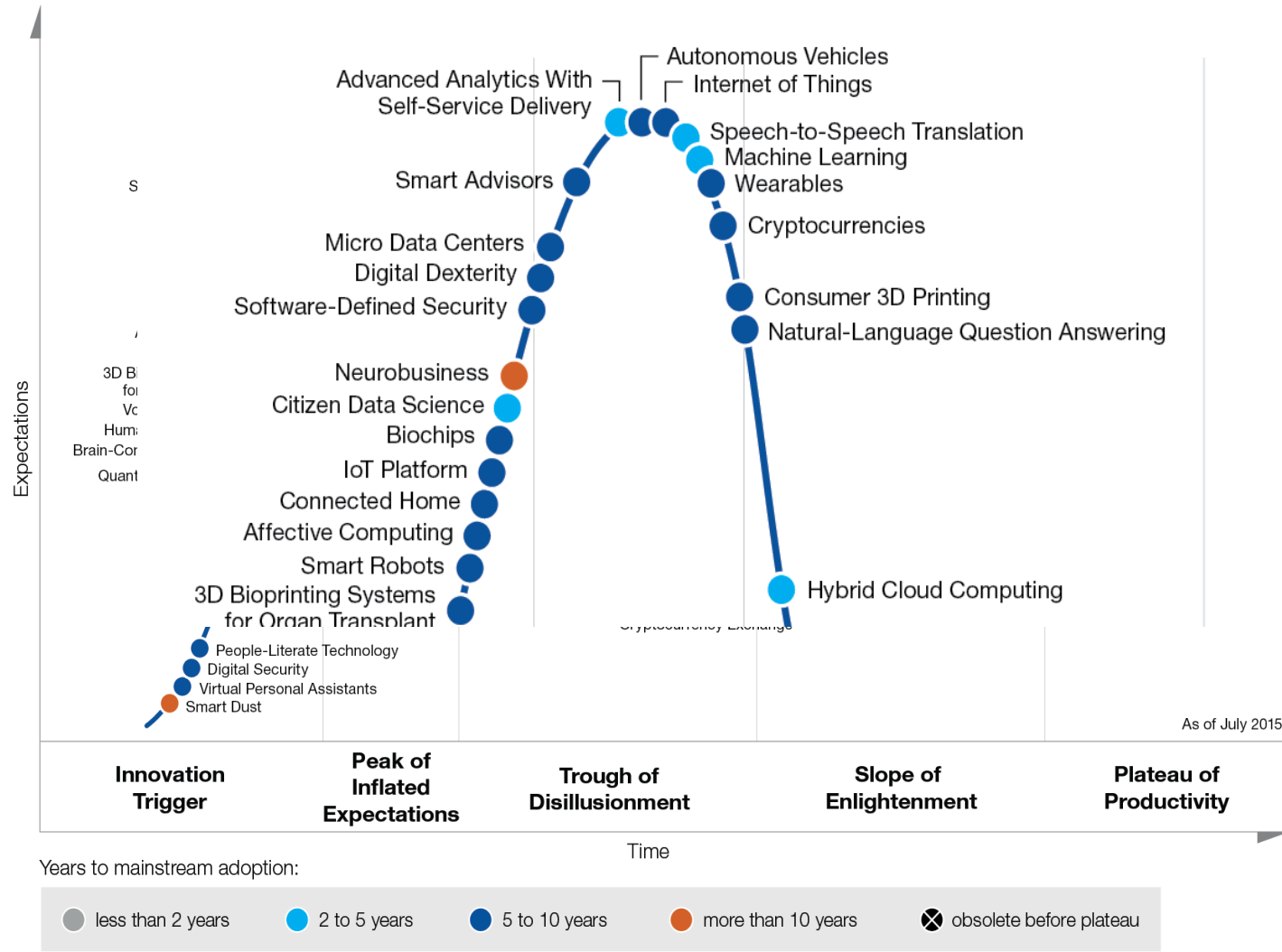
Pervasive computing, ambient intelligence sau everywhere

- Model de interacțiune om-masă în care procesarea informațiilor este adânc integrată în obiectele și activitățile zilnice.
- "The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it." (Mark Weiser – The Computer for the 21st Century)

Principii :

- The purpose of a computer is to help you do something else.
- The best computer is a quiet, invisible servant.
- The more you can do by intuition the smarter you are; the computer should extend your *unconscious*.
- Technology should create calm.

Emerging Technology Hype Cycle

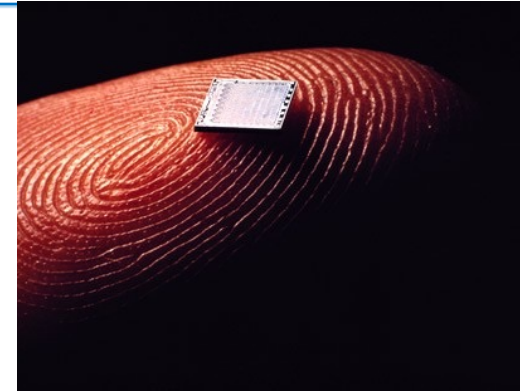


Ubiquitous computing

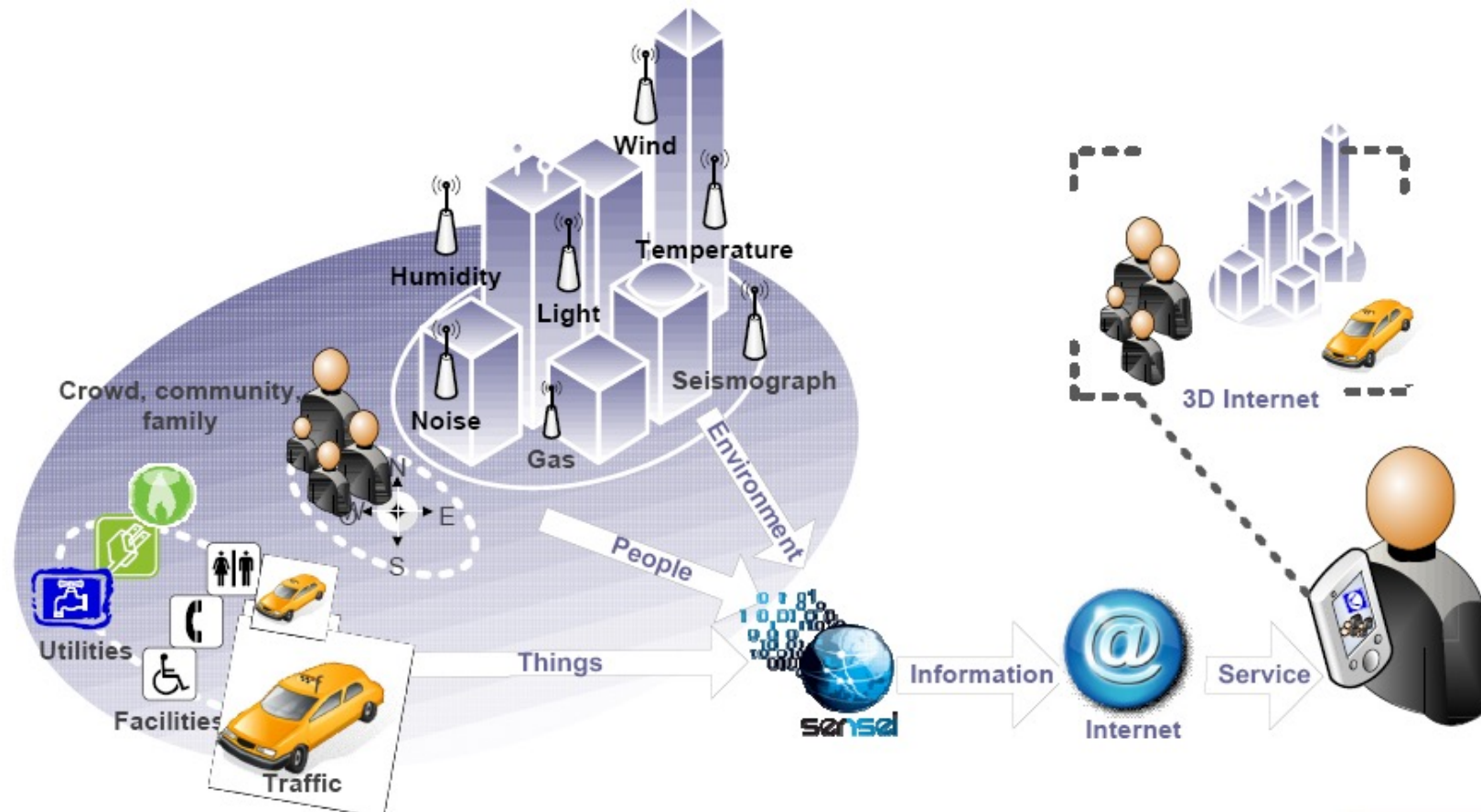
Clasificare device-uri:

- ▶ Tabs - wearable centimetre sized devices
- ▶ Pads - hand-held decimetre-sized devices
- ▶ Boards - metre sized interactive display devices

- ▶ Dust – dispozitive miniaturizate
 - Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS)
 - Dimensiuni de la nanometri la milimetri
 - Smart dust
- ▶ Skin
 - Wearable computing
 - "Painted" MEMS and circuitry
- ▶ Clay – claytronics, programmable matter
 - Agregate MEMS
 - Formează structuri 3D arbitrare



Exemplu: Smart City



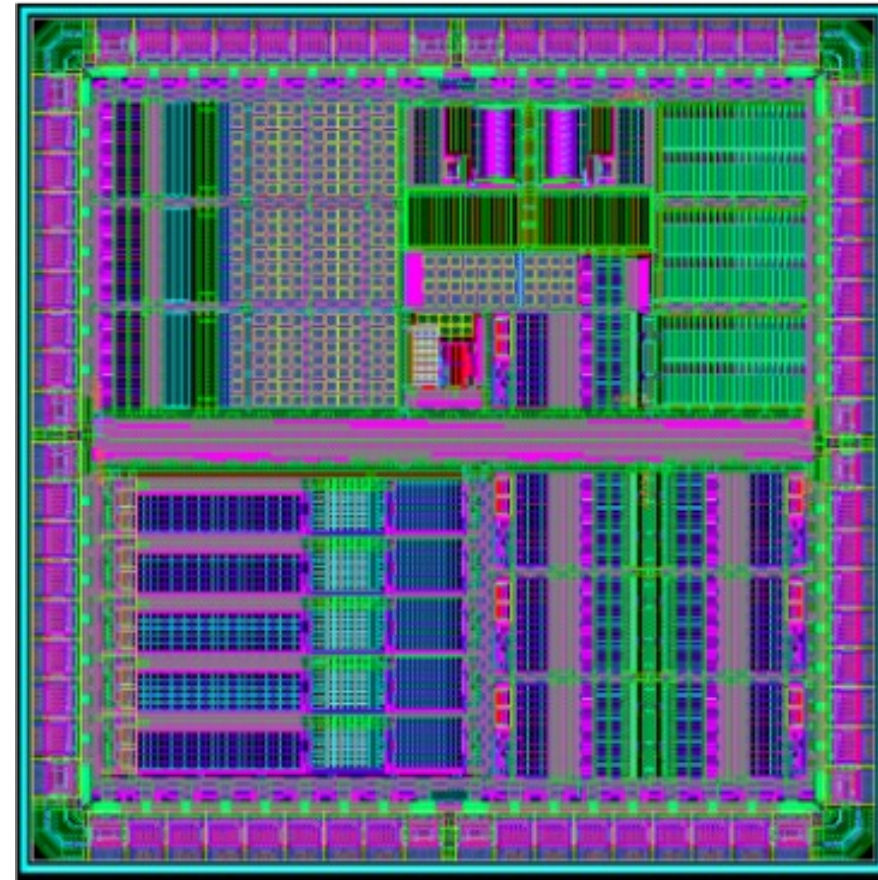
www.sensei-project.eu

Application-Specific Integrated Circuit

Circuit non-standard proiectat
pentru o anumită aplicație

Clasificate în trei categorii

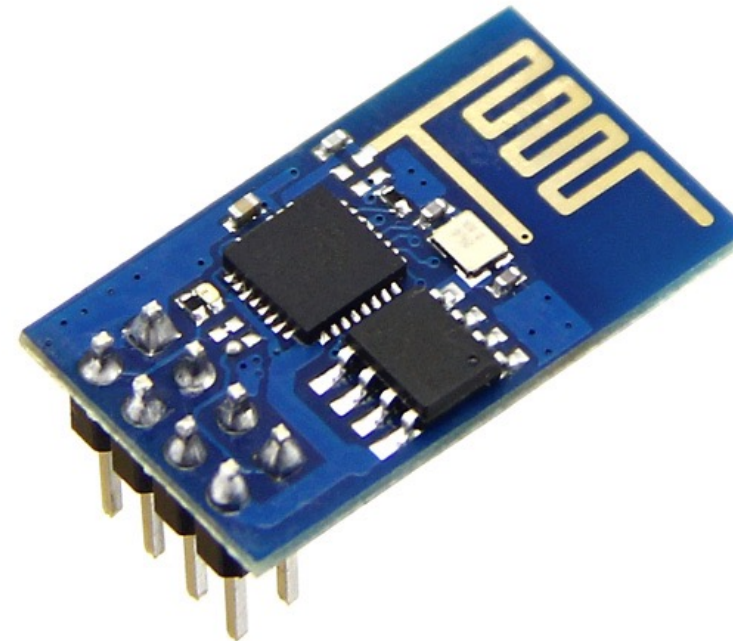
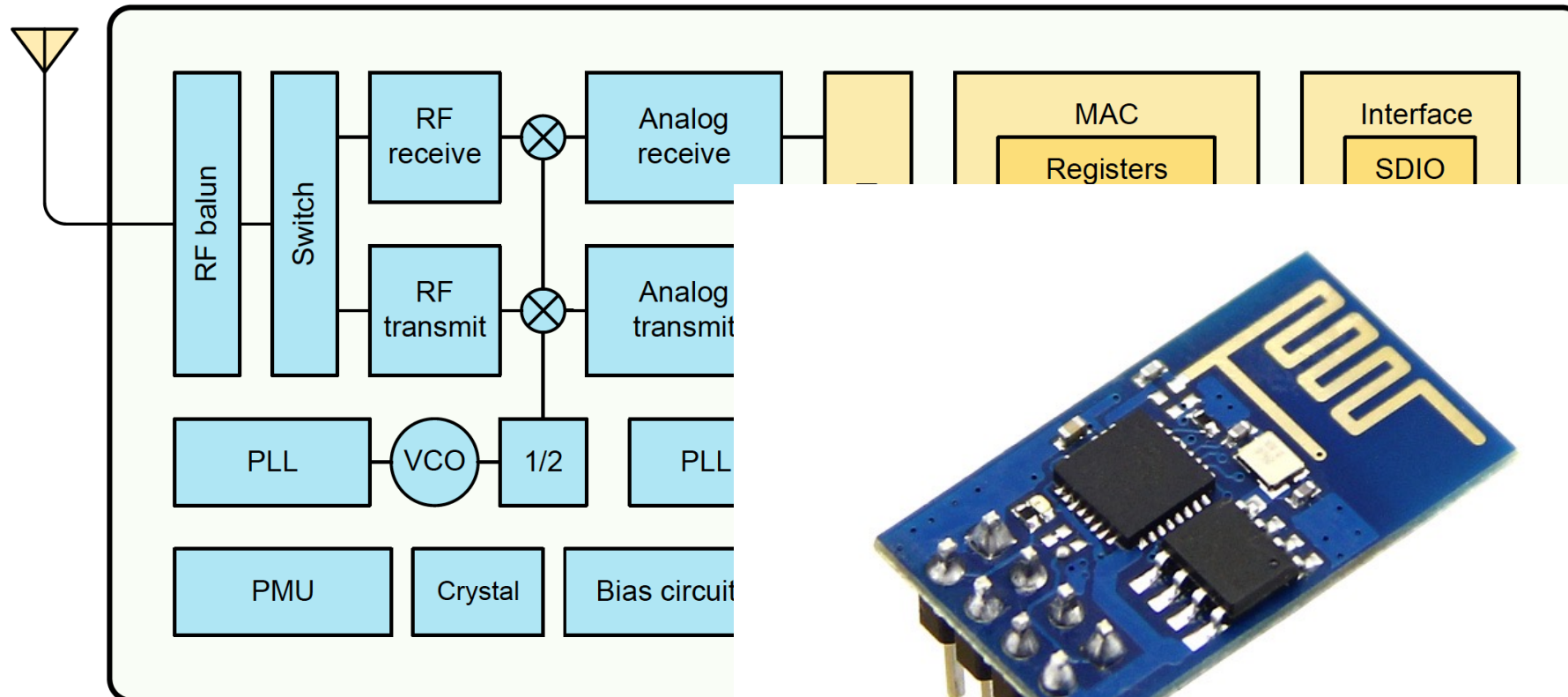
- full-custom
- semi-custom
- programmable



System-on-Chip (SoC)

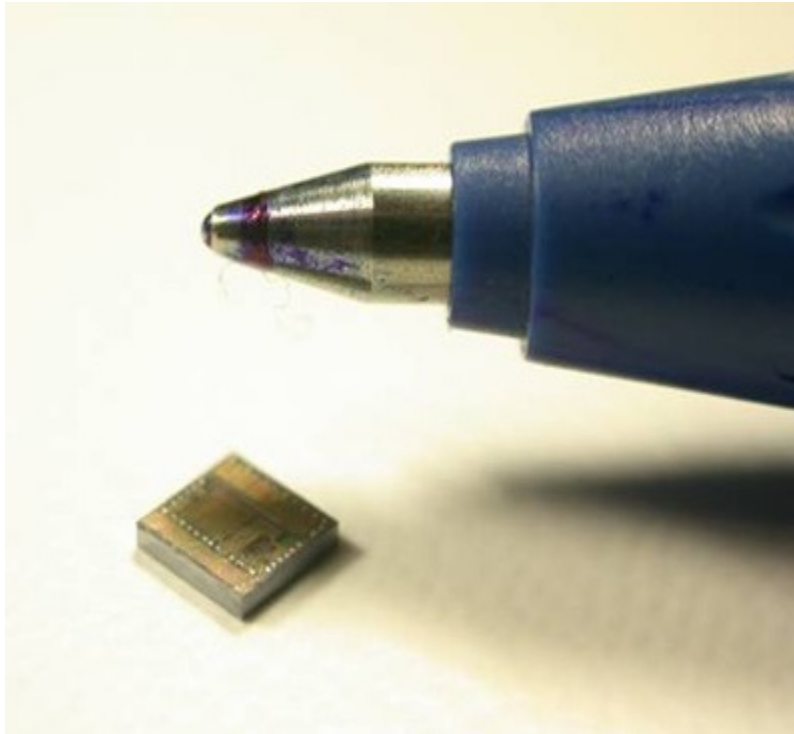
- Definiție: un cip care conține toate circuitele electronice necesare pentru un sistem complet.
 - SoC au în compoziție memorie(RAM și ROM), microprocesorul, interfețe periferice, interfețe I/O, convertoare și alte componente necesare sistemului în cauză.
- SoC este în concordanță cu legea lui Moore.

Exemplu de System-on-chip (SoC)



ESP8266 – cheapest WiFi SoC

Mai multe exemple

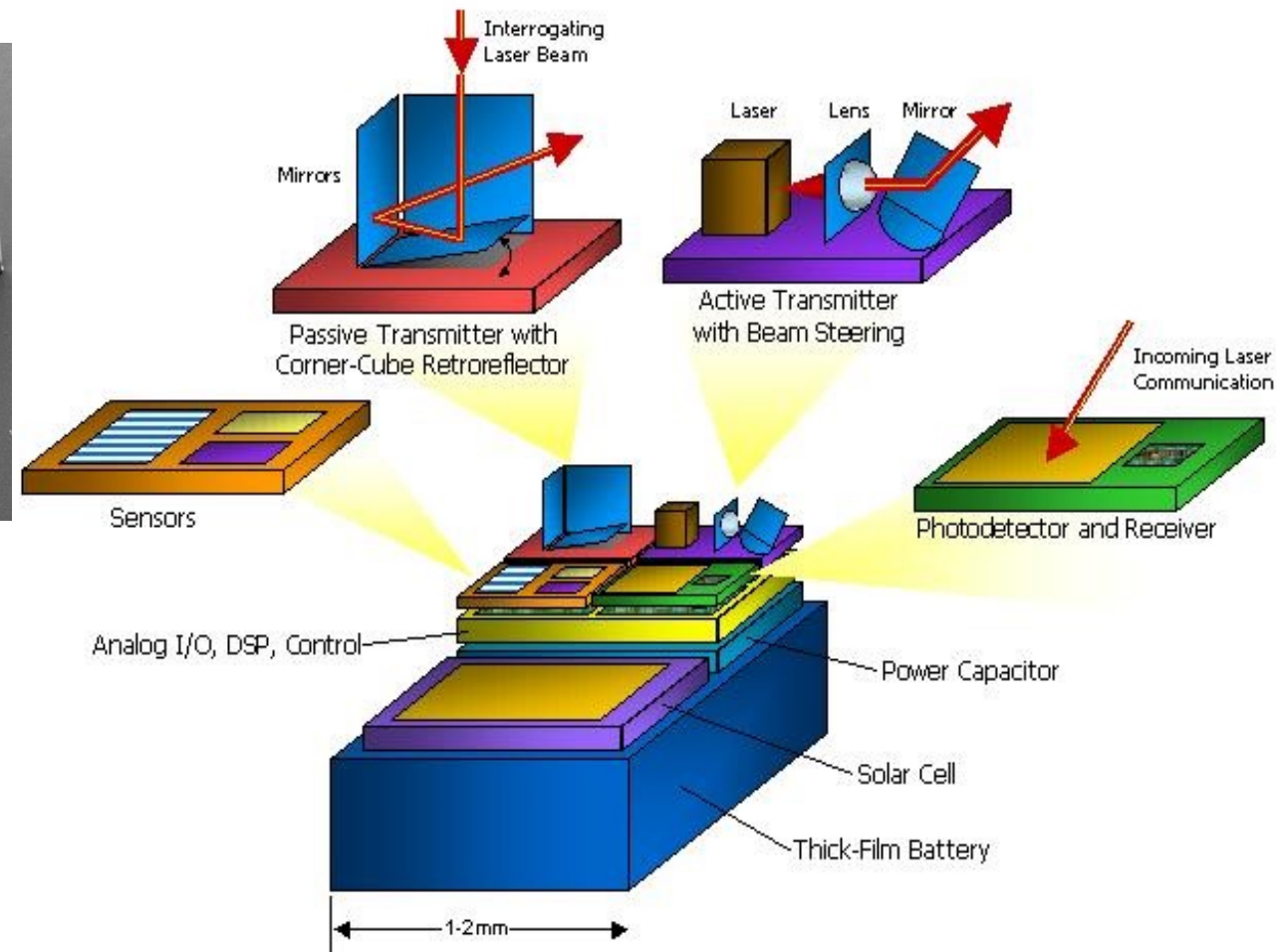
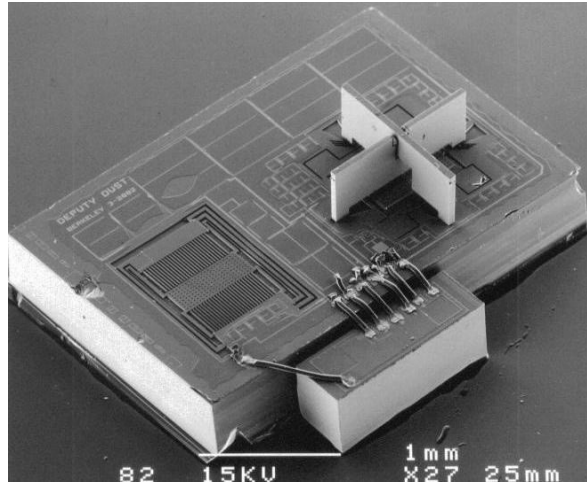


Spec Mote (Berkeley)



Solar-power Wireless Sensor (Berkeley)

SoC + mecanică: Berkeley Smart Dust



- Unele porțiuni din cip sunt predefinite pentru un anumit domeniu de aplicație
 - Procesor, blocuri periferice proprietate intelectuală (IP), memorie sau magistrală de un anumit tip, sistem de operare de timp real etc.
- Particularizarea designului prin adăugarea de module hardware IP sau software încorporat
- De ce există?
 - Creșterea diferenței de productivitate
 - Prețul ridicat de fabricație al ASIC

“+” Ciclu de design rapid din cauza folosirii unor subsisteme deja existente

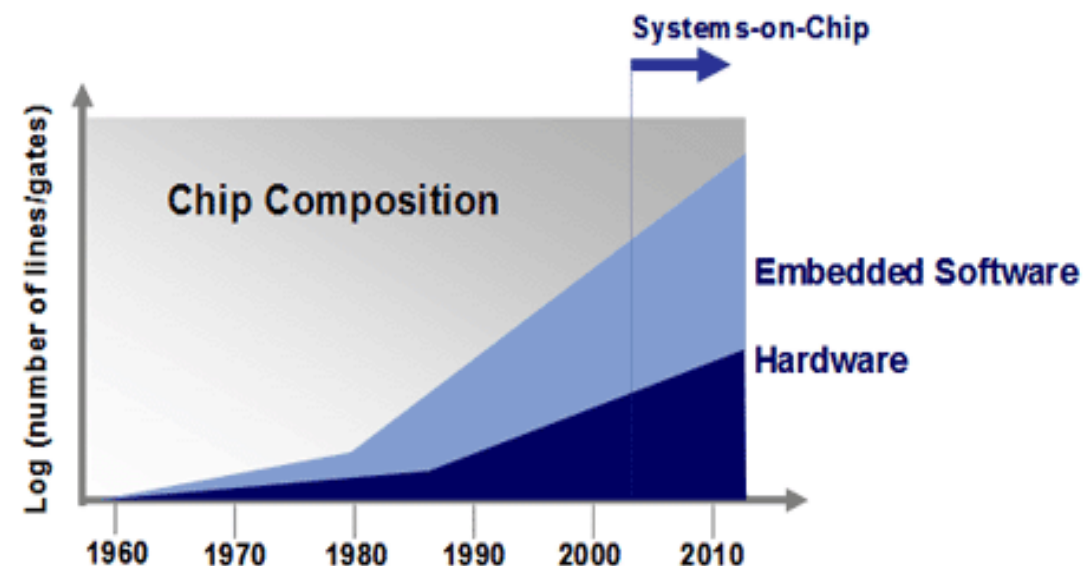
“- “ Flexibilitate redusă

Migrarea de la hardware la software embedded

Piața pentru software embedded crește cu 16% pe an.

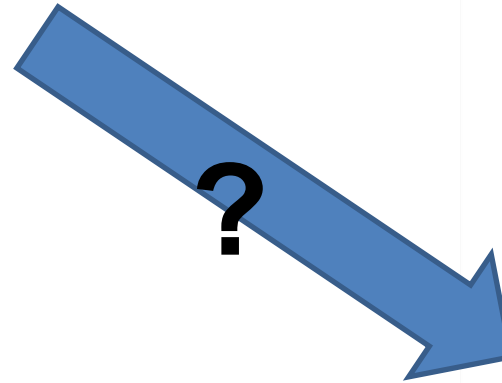
- 1.6 miliarde \$ în 2004
- 3.5 miliarde \$ în 2009
- >20 miliarde \$ în 2025

Introducerea tehnologiilor multimedia care cer o lățime foarte mare de bandă (ex. HDTV, 4k, 5G) necesită încorporarea unui volum din ce în ce mai mare de software în dispozitivele de larg consum.



Sursa: ChipDesign Magazine

Embedded Design – HowTo?



- ✓ 3p – examen scris
- ✓ 2p – activitate la curs
- ✓ 2p – laborator
- ✓ 3p – teme de casă

Condiții de promovare:

1. Minim 50% punctaj la examen
ȘI
2. Minim 50% punctaj la laborator
ȘI
3. Minim 50% prezențe la laborator

Copiatul Temelor / Examenelor

- Majoritatea studentilor nu îmbrățișează aceste metode
- Pentru toți ceilalți se aplică următoarele reguli:
 - Copiatul unei teme de casă anulează punctajul temei
 - Copiatul lucrării de laborator = 0p la laboratorul respectiv
 - “Infracțiuni” repetate -> anularea punctajului pentru toate temele / laboratoarele
 - Copiat la examen -> se repetă materia anul următor (în cel mai bun caz)

- Paper-uri de citit la fiecare curs
- Internet (Google & Wikipedia are your best friends)
- Michael Barr - **Programming Embedded Systems - With C and GNU Development Tools** 2e (O'Reilly, 2006)
- Jorg Henkel - **Designing Embedded Processors - A Low-Power Perspective** (Springer, 2007)
- Stuart Ball - **Embedded Microprocessor Systems - Real World Design** 3e (2002)
- **Embedded Linux Primer - A Practical Real-World Approach** (2006)
- **O'Reilly - Building Embedded Linux Systems**

- Stanford
 - Embedded Systems Design
 - <http://www.stanford.edu/class/ee281/course.html>
- U. California
 - Embedded System Design
 - <http://esd.cs.ucr.edu/index.html>
- Berkeley
 - EE 249: Design of Embedded Systems: Models, Validation, and Synthesis
 - <http://www-cad.eecs.berkeley.edu/~polis/class/index.html>
- U.T. Austin
 - EE382C-9 Embedded Software Systems
 - <http://www.ece.utexas.edu/~bevans/courses/ee382c/index.html>
- Berkeley
 - EE290N: Specification and Modeling of Reactive Real-Time Systems
 - <http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/~eal/ee290n/index.html>
- UCI
 - ICS 212: Introduction to Embedded Computer Systems
 - <http://www.ics.uci.edu/~rgupta/ics212.html>
 - ICS 213: Software for Embedded Systems
 - <http://www.ics.uci.edu/~rgupta/ics213.html>